

Moduł pusty do zaślepienia

i7-VMD5000-BK



Moduł pusty i7-VMD5000-BK służy do wypełnienia luki w obudowie wielomodułowej, w której w przyszłości zamontowany będzie moduł funkcyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i7-VMD5000-BK
OGÓLNE	
Wymiary	98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,06 kg
KGO	0,02 zł